

第 17 回地盤改良シンポジウム 論文募集

開催日：令和 8 年 10 月 29 日（木）、30 日（金）

論文申込締切：令和 8 年 3 月 27 日（金）

論文投稿締切：令和 8 年 5 月 22 日（金）（予定）

※最新の情報は HP にアップロードいたします。ご確認ください。

主 催 日本材料学会

協 賛 地盤工学会（予定）、土木学会（予定）

期 日 令和 8 年 10 月 29 日（木）、30 日（金）

会 場 金沢商工会議所（石川県金沢市尾山町 9-13、対面のみ）

国土が狭隘な我が国では、土地資源を最大限活用しつつ社会基盤整備を進めるために、地盤改良技術は不可欠です。近年では、宅地造成や軟弱地盤対策のみならず、土壌・地下水汚染の対策への地盤改良技術の適用や、リサイクル材料や新技術の開発も活発に行われるなど、地盤改良技術の注目度・重要度が高まっています。

このような趨勢を受けて、日本材料学会地盤改良部門委員会では、下記のテーマに関して「第 17 回地盤改良シンポジウム」を開催いたします。奮って論文投稿くださいますよう、お願い申し上げます。

テーマ：地盤改良に関わる以下の話題

- ・地盤改良技術の適用性・適用事例
- ・地盤改良と地盤調査・試験・改良効果の評価
- ・新技術・新工法・新材料、リサイクル材料
- ・環境問題と地盤改良技術
- ・地震、豪雨等による地盤災害の対策
- ・未改良の埋立地などの地盤沈下対策
- ・その他、地盤改良に関するテーマ

参加料（予定）

会員（協賛学会員を含む） 8,000 円

非会員 11,000 円

学生会員（協賛学会員を含む） 4,000 円

学生非会員 5,000 円

※当日入会可：当日、日本材料学会への入会手続きが可能です。その場合、会員価格でご参加いただけます。この機に学会へのご入会をお願い申し上げます。

論文申し込み方法

論文申込みは、Google Form を通じて行います。

論文申し込みフォーム

<https://forms.gle/ZPtVeCdxuV2QRA62A>

フォームの QR コードはこちら⇒⇒



セキュリティの事由でアクセスできない方は、E-mail による申込みも受け付けます。「第 17 回地盤改良シンポジウム論文申込み」と件名に標記し、以下の必要事項を明記して、下記の宛先にお送りください。

- 1) 論文題目
- 2) すべての著者の氏名・所属（連名の場合は発表者に○印）
- 3) 口頭発表予定者の令和 8 年 4 月 1 日時点での年齢
- 4) 連絡著者名・連絡先（住所・電話・Fax・E-mail）
- 5) 論文概要（和文 500 字または英文 200 words 程度）

※ 論文申込締切：令和 8 年 3 月 27 日（金）（必着）

論文原稿・発表について

論文の内容は上記のテーマに関するもので、原則として未発表のものとしします。日本語以外に、英語による論文提出・発表も受け付けます。

概要が採択された場合、A4 用紙 4～8（2,500 字程度／枚、図表を含む、奇数枚も可）の論文原稿を提出して頂きます（執筆要項の詳細は、概要採択後に送付）。論文原稿は 2 名以上の査読者による査読を行い、採択結果を連絡します。査読に基づいて、修正をお願いする場合があります。

口頭発表をされる若手研究者（令和 8 年 4 月 1 日時点で 35 歳未満）を対象に優秀発表者賞を設けます。また、発表論文の中から、会誌「材料」大特集号への投稿論文を推薦いたします。なお、口頭発表による形式を予定しておりますが、件数によっては、ポスターによる発表形式とさせていただきます可能性がございますので、ご了承ください。

連絡・問合せ先

（公社）日本材料学会 第 17 回地盤改良シンポジウム係
〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町 1-101

Tel: 075-761-5321 Fax: 075-761-5325

地盤改良部門委員会 HP: <http://jiban.jsms.jp/>

E-mail: kairyoi17@geotech.gee.kyoto-u.ac.jp（担当：加藤）

※シンポジウム論文申込みの際にお届けいただいた個人情報は、本シンポジウムの運営のみに使用させていただきます。